
2022 한국폴리텍대학 (기능사과정)
IT융합전자회로 설계 및 제작 경진대회

제 1 과제

PROJECT NAME : PCB DESIGN

제한 시간 : 5시간



후원 : 학교법인 한국폴리텍 대학

협찬 : 한국폴리텍대학 창원캠퍼스 나인플러스아이티(주)

IT융합전자회로 설계 및 제작 경진대회 과제

과제명	PCB Design	경기시간	5시간
비번호		감독위원확인	(인)

1. 요구사항

※ 다음의 요구사항을 제한 시간 내에 완성하시오.

과제1. 회로설계(Schematic)

- 가. 주어진 회로의 동작 원리를 분석해 보고 지급된(본인이 지참한) 전자 캐드 소프트웨어를 사용하여 회로(Schematic)를 설계하시오.
- 나. 지급된 소프트웨어에 있는 라이브러리를 사용하는 것을 원칙으로 하고 필요시 본인이 라이브러리를 작성하여 도면을 완성하시오.
- 다. 회로(Schematic) 설계는 다음 사항을 준수하여 설계하시오.
 - 1) Page size는 A4(297mm×210mm)로 균형 있게 작성하시오.
 - 2) 타이틀 블록(Title block)의 작성
 - title: 작품명 기재(크기 14)
 - document : ELECTRONIC CAD와 일자를 기입(크기:12)
 - 3) 사용하지 않는 부품 및 펀들은 설계규칙 검사 시 에러를 유발하지 않도록 처리하시오.
 - 5) 지정하지 않은 설계조건은 일반적인 설계규칙(KS 규격 등)을 적용하며, 설계 규칙 검사 항목은 기본값을 사용하시오.
 - 6) 설계가 완료되면 도면과 같이 PCB 설계를 위한 파일(네트리스트 파일 등)을 생성하시오.
 - 7) 새로운 부품(part) 작성 시 라이브러리의 이름은 자신의 비 번호로 명명하고 반드시 생성한 라이브러리 안에 저장하시오.
 - 8) 지정하지 않은 사항은 일반적인 규칙(KS 규격 등)을 적용하여 설계하시오.
- 라. 지급된 소프트웨어에 있는 에러 체크(ERC:Electronic Rule Check) 기능을 이용하여 회로가 정상 동작 되는 여부를 감독위원에게 확인을 받아야만 다음 순서의 작업을 진행하도록 하고, 에러체크 검사를 받지 않은 작품은 미완성으로 처리한다.
- 마. 에러가 있는 경우 틀린 회로를 수정하여 정상 동작이 되도록 하시오.
- 바. 설계가 완료된 회로도면은 시험 종료 시 프린트로 제시된 용지의 규격에 맞게 출력하여 제출하시오.

과제2. PCB설계(Layout)

- 가. 과제1에서 설계한 회로(Schematic)의 동작 원리를 분석하여 지급된(본인이 지참한) 전자 캐드 소프트웨어를 사용하여 인쇄회로 기판(PCB)를 설계하시오.
- 나. 부품은 지급된 소프트웨어에서 제공되는 기본 라이브러리의 부품을 사용하고, 필요시 제공된 데이터 시트를 참고하여 본인이 생성하시오.
- 다. 본인이 작성한 부품은 자신의 비 번호로 명명하고 라이브러리 안에 저장하시오.
- 라. PCB 설계(Layout)는 다음과 같이 하시오.
 - 1) 설계환경 양면 PCB (2-Layer)
 - 2) 보드 사이즈는 가로(105mm) × 세로(100mm)로 치수 보조선을 이용하여 보드 사이즈를 표시하시오.
 - 3) 부품배치는 그림과 같이 배치 하시오.(도면참조)
 - 4) 부품은 TOP Layer에만 실장하고 배선은 양면 모두에 진행하되 TOP Layer(부품면)의 배선 방향이 수평이면, BOTTOM Layer(배선면)의 배선 방향은 수직 또는 TOP Layer(부품면)의 배선 방향이 수직이면, BOTTOM Layer(배선면)의 배선 방향은 수평으로 배선하시오.
 - 5) 부품 실장 시 IC와 LED등 극성이 있는 부품은 가급적 동일한 방향으로 배열하도록 하고 이격 거리를 계산하여 배치하도록 하시오.
 - 6) FOOT PRINT 값이 없는 부품은 만들어서 사용하시오.
 - 7) 부품의 생성
 - 가급적 전자캐드프로그램에서 제공하는 라이브러리를 사용하되 필요시에는 부품을 작성하도록 하며, 부품의 생성 시 각 부품의 데이터에서 제공하는 규격에 맞게 작성하시오.
 - 제공된 부품도를 참고하여 정확한 부품을 사용하도록 하시오.

부품명	단자접속도
FND500K FND507A	<p>Package Outline</p>
Tactile Switch	<p>SPST unit : (mm) inch</p> <p>NC : 3, 4 번 핀</p>

8) 네트(NET)의 폭(두께) 설정

- 정의 된 네트의 폭에 따라 설계하시오.

+12V, -12V, VCC, -VCC, GND ,+5V, -5V	0.508 mm
일반 배선	0.254 mm

9) 배선(Routing)

- 배선의 경로는 최대한 짧게 하되 100% 배선하며, 직각 배선은 하지 않도록 하시오.
- 자동 배선(Auto Routing)은 사용할 수 없으며 비아(Via)는 생성하지 않는다.
(자동 배선과 비아 생성 시 실격 처리됨)

10) 기구 홀(Mounting Hole)의 삽입

- 보드 외각의 네 모서리에 지경 3Φ 이상의 기구 홀을 삽입하되 모서리로부터 5mm 떨어진 지점에 배치하고(부품배치도 참조), 비전기적(non-electrical) 속성으로 정의 하시오.(기구 홀의 참조 값은 삭제 한다.)

11) 실크 데이터(Silk data)

- 실크 데이터의 부품 번호는 한 방향으로 보기 좋게 정렬하고, 불필요한 데이터는 삭제 하시오.

12) DRC(Design Rule Check): 모든 조건은 default 값(clearance: 0.254mm)에 위배되지 않아야 한다.

13) 거버 데이터 생성

- 거버 데이터의 포맷은 RS274-X로 설정하여, PCB제작에 필요한 파일이 빠짐없이 생성하고 USB에 저장하시오.
- 지급된 소프트웨어에 있는 에러 체크 기능을 이용하여 PCB 회로의 정상제작 여부를 감독위원에게 확인을 받고, USB에 저장하여, 회로도와 PCB 거버 데이터를 실물과 같이 1:1로 출력 하시오.

2. 제출도면

※ PCB 디자인이 완성되면 다음 도면을 각각 출력하여 제출하시오.

- 1) 도면
- 2) 실크 면
- 3) TOP 면
- 4) BOTTOM 면
- 5) Solder mask TOP 면
- 6) Solder mask BOTTOM 면
- 7) Drill Draw